

GA-H57M-USB3

GA-H55M-USB3

Системная плата для процессоров семейства Intel® Core™ i7,
Core™ i5 и Core™ i3 (гнездо Socket LGA1156)

Руководство пользователя

Версия 1002

Содержание

Глава 1	Инсталляция аппаратного обеспечения	3
1-1	Меры предосторожности	3
1-2	Спецификация	4
1-3	Установка ЦП и системы охлаждения	7
1-3-1	Установка центрального процессора	7
1-3-2	Установка системы охлаждения	9
1-4	Инсталляция системной памяти	10
1-4-1	Двухканальный режим работы ОЗУ (конфигуратор)	10
1-4-2	Установка модулей ОЗУ	11
1-5	Установка плат расширения	12
1-6	Интерфейсные разъемы на задней панели	13
1-7	Внутренние интерфейсные разъемы	16

*** Подробную информацию о продукте можно получить, загрузив полную версию Руководства пользователя (английская версия) размещенную на сайте GIGABYTE.










Глава 1 Инсталляция аппаратного обеспечения

1-1 Меры предосторожности

Системная плата содержит микросхемы и электронные компоненты, которые могут выйти из строя в результате воздействия электростатического заряда. Перед тем как приступить к сборке системы, внимательно изучите Руководство пользователя и придерживайтесь указанной последовательности процедур:





- Не удаляйте и не нарушайте целостность наклеек с серийным номером изделия и гарантийными обязательствами продавца. При каждом обращении в сервисный центр по вопросам обмена или ремонта платы с помощью этих наклеек будет произведена идентификация изделия.
- Перед тем как приступить к инсталляции аппаратного обеспечения, полностью обесточьте ПК, отсоединив силовую кабель блока питания
- Будьте предельно аккуратны устанавливая в систему компоненты. По завершении всех работ убедитесь в надлежащем контакте соответствующих групп разъемов.
- Обращаясь с системной платой, не касайтесь металлических проводников и контактных групп
- Операции по установке в корпус ПК системной платы, процессора и модулей ОЗУ крайне желательно выполнять, предварительно надев на руку антиэлектростатический браслет. Если в вашем распоряжении нет браслета очень важно, чтобы в процессе монтажа компонентов руки оставались сухими.
- Прежде чем приступить к монтажу компонентов, разместите системную плату на твердой, плоской поверхности, защищенной антистатическим покрытием (в качестве изолятора для этих целей вполне подойдет специальный пластиковый пакет, в который упакована плата).
- Перед тем как отключить силовую кабель питания от системной платы, убедитесь в том, что блок питания отключен.
- Перед включением питания, убедитесь в том, что рабочее напряжение блока питания соответствует отраслевому стандарту вашего региона (в частности, для России это напряжение составляет 220 В).
- По завершении процедуры монтажа, непосредственно перед эксплуатацией изделия, еще раз убедитесь в корректном подключении всех кабелей и надежности соединения силовых контактных групп.
- Во избежание повреждения системной платы не допускается попадание металлических крепежных изделий в разъемы и контактные группы.
- Убедитесь в отсутствии незадействованных изделий крепежа и прочих посторонних металлических предметов на поверхности системной платы.
- Не устанавливайте системный блок ПК на неровной поверхности.
- Не размещайте системный блок в зоне источников высоких температур (электронагреватели, прямые солнечные лучи и пр.)
- Необходимо помнить, что включение ПК во время сборки может привести к повреждению компонентов и причинить ущерб здоровью пользователя.
- Если у вас возникли сомнения относительно порядка выполнений процедур монтажа или иные проблемы, связанные с конкретным продуктом, пожалуйста, обратитесь за консультацией к специалисту.

1-2 Спецификация

	Процессор	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Поддержка процессоров семейства Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 (гнездо Socket LGA1156) (Полная информация о моделях ЦП совместимых с системной платой размещена на сайте GIGABYTE) ◆ Емкость L3-кэша зависит от конкретной модели ЦП
	Чипсет	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Intel® H57 Express Chipset ① ◆ Intel® H55 Express Chipset ②
	ОЗУ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 4 DIMM-разъемов с поддержкой 1,5 В-модулей ОЗУ DDR3 SDRAM объемом до 16 Гбайт (Примечание 1) ◆ Двухканальная архитектура памяти ◆ Совместимость с модулями ОЗУ DDR3 1666(О.С.)/1333/1066/800 МГц ◆ Совместимость с поп-ECC модулями ОЗУ ◆ Поддержка профилей Extreme Memory Profile (XMP-профили) (Полная информация о модулях ОЗУ совместимых с системной платой размещена на сайте GIGABYTE)
	Интегрированная графика (Примечание 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Графический контроллер в составе чипсета: <ul style="list-style-type: none"> - 1 D-Sub порт - 1 DVI-D порт (Примечание 3) (Примечание 4) - 1 HDMI порт (Примечание 4) - 1 порт DisplayPort (Примечание 4)
	Аудиоподсистема	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Кодек Realtek ALC889 ◆ формат представления аудиосигнала: High Definition Audio ◆ Количество аудиоканалов 2/4/5.1/7.1 ◆ Поддержка технологии Dolby® Home Theater ◆ Вход/Выход цифрового S/PDIF-интерфейса ◆ Разъем для входного аудиосигнала CD In
	Сетевой контроллер	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 контроллер Realtek RTL8111D (10/100/1000 Мбит)
	Разъемы для плат расширения	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 x PCI Express x16 порт, режим работы x16 (PCIEX16) (Примечание 5) (Порт PCIEX16 удовлетворяет требованиям стандарта PCI Express 2.0) ◆ 1 x PCI Express x16 порт, режим работы x4 (PCIEX4_X1) ① ◆ 1 x PCI Express x16 порт, режим работы x1 (PCIEX4_X1) ② ◆ 2 x PCI порта
	Конфигурации видеоподсистемы	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Поддержка технологий ATI CrossFireX™ (Примечание 6) ①
	Интерфейсы дисковой подсистемы	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Контроллер чипсета: <ul style="list-style-type: none"> - 5 разъемов для подключения SATA II-устройств (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, пропускная способность до 3Гбит/с) - 1 разъем eSATA на задней панели для подключения одного внешнего SATA II-устройства (пропускная способность до 3 Гбит/с) - Поддержка RAID-массивов уровней 0, 1, 5 и 10 на базе SATA-накопителей ① ◆ Контроллер GIGABYTE SATA2: <ul style="list-style-type: none"> - 1 IDE-разъем для подключения двух IDE-устройств ATA-133/100/66/33 - 2 разъема для подключения двух SATA II-устройств (GSATA2_5, GSATA2_5, пропускная способность до 3Гбит/с) - Поддержка RAID-массивов уровней 0, 1 и JBOD на базе SATA-накопителей








① Только для модели GA-H57M-USB3.

② Только для модели GA-H55M-USB3.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Контроллер iTE IT8720: <ul style="list-style-type: none"> - 1 разъем для подключения флоппи-дисковода
 USB-интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Контроллер в составе чипсета: <ul style="list-style-type: none"> - До 14 USB 2.0/1.1 портов: 6 портов на задней панели (Примечание 7) и 8 USB-портов на выносной планке (подключаются к соответствующим разъемам на системной плате) ① - До 12 USB 2.0/1.1 портов: 6 портов на задней панели (Примечание 7) и 6 USB-портов на выносной планке (подключаются к соответствующим разъемам на системной плате) ② ◆ Контроллер NEC D720200F1: <ul style="list-style-type: none"> - Два порта USB 3.0 на задней панели
 IEEE 1394-интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Контроллер Texas Instruments TSB43AB23 <ul style="list-style-type: none"> - Два порта IEEE 1394a: 1 порт на задней панели и 1 порт IEEE 1394a на выносной планке (подключается к соответствующему разъему на системной плате)
 Разъемы на системной плате	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 x 24-контактный ATX-разъем питания ◆ 1 x 8-контактный разъем питания ATX 12 В ◆ 1 разъем для флоппи-дисковода ◆ 1 IDE-разъем ◆ 7 SATA-разъемов (пропускная способность устройств до 3 Гбит/с) ◆ Разъем для вентилятора ЦП (CPU fan) ◆ разъем для системного вентилятора (System fan) ◆ Группа контактов фронтальной панели ◆ Разъем фронтальной аудиопанели ◆ Разъем CD In ◆ Разъем "Вход" цифрового S/PDIF-интерфейса ◆ Разъем "Выход" цифрового S/PDIF-интерфейса ◆ 4 разъема интерфейса USB 2.0/1.1 ① ◆ 3 разъема интерфейса USB 2.0/1.1 ② ◆ Разъем интерфейса IEEE 1394a ◆ Разъем последовательного порта ◆ Переключатель clearing CMOS для очистки содержимого BIOS
 Разъемы на задней панели	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Порт PS/2 для подключения мыши или клавиатуры ◆ 1 x D-Sub порт (Примечание 2) ◆ 1 x DVI-D порт (Примечание 2) (Примечание 3) (Примечание 4) ◆ Оптический "Выход" цифрового S/PDIF-интерфейса ◆ 1 x HDMI порт (Примечание 2) (Примечание 4) ◆ 1 x порт DisplayPort (Примечание 2) (Примечание 4) ◆ 4 портов USB 2.0/1.1 (Примечание 7) ◆ 2 порта USB 3.0/2.0 ◆ 1 порт IEEE 1394a ◆ 1 разъем eSATA для подключения внешних SATA-накопителей ◆ 1 сетевая розетка RJ-45 ◆ 6 аналоговых разъемов аудиоподсистемы (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)

① Только для модели GA-H57M-USB3.

② Только для модели GA-H55M-USB3.

 Микросхема I/O-контроллера	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Контроллер iTE IT8720
 Аппаратный мониторинг	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Идентификация напряжения питания системы ◆ Идентификация текущей температуры ЦП/Системы ◆ Автоопределение скорости вращения группы вентиляторов ЦП/Системы ◆ Встроенная защита ЦП от перегрева ◆ Уведомление о выходе из строя группы вентиляторов ЦП/Системы ◆ Регулировка скорости вращения вентиляторов ЦП/Системы (Примечание 8)
 Микросхема BIOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Две 64-Мбит микросхемы флэш-памяти ◆ Лицензионный AWARD BIOS ◆ Поддержка технологии DualBIOS™ ◆ Поддержка спецификаций PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
 Фирменные технологии	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Фирменная функция @BIOS ◆ Фирменная функция Q-Flash ◆ Фирменная функция Xpress BIOS Rescue ◆ Фирменная функция Download Center ◆ Фирменная функция Xpress Install ◆ Фирменная функция Xpress Recovery2 ◆ Фирменная функция EasyTune (Примечание 9) ◆ Фирменная технология Dynamic Energy Saver™ 2 ◆ Фирменная функция Smart 6™ ◆ Фирменная функция Auto Green ◆ Фирменная функция eXtreme Hard Drive (X.H.D) ① ◆ Фирменная функция Q-Share
 ПО в комплекте поставки	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Norton Internet Security (OEM версия)
 Операционная система	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Совместимость с ОС семейства Microsoft® Windows 7/Vista/XP
 Форм-фактор	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Micro ATX; габариты изделия - 24,4 x 24,4 (см)

① Только для модели GA-H57M-USB3.

- (Примечание 1) 32-разрядные версии ОС семейства Windows Vista/XP накладывают ограничение на максимальный объем адресного пространства системной памяти (не более 4 Гбайт). В тех случаях, когда объем установленного на ПК ОЗУ равен или превышает 4 Гбайт, операционная система сможет выделить под задачи не более 4 Гбайт.
- (Примечание 2) Графические порты DisplayPort, HDMI, DVI-D и D-Sub становятся доступны при условии установки в систему ЦП Intel с интегрированной графикой.
- (Примечание 3) Порт DVI-D не поддерживает D-Sub соединение через адаптер.
- (Примечание 4) Пользователь может активировать только один из доступных графических портов (например, DisplayPort, HDMI или DVI-D) средствами BIOS Setup (контроль осуществляется процедурой POST).
- (Примечание 5) С целью обеспечения оптимальной производительности видеоподсистемы представленной одной PCI-Express графической платой, убедитесь в том, что устройство установлено в графический порт PCIEX16.
- (Примечание 6) Графический порт PCIEX16 функционирует в режиме x4, когда задействована технология ATI CrossFireX™. ①
- (Примечание 7) Задействованы два идентичных порта USB 3.0
- (Примечание 8) Функция контроля скорости вращения вентиляторов установленных на ЦП и чипсете становится доступной в том случае, если на указанных компонентах применяются соответствующие системы охлаждения.
- (Примечание 9) Доступность тех или иных функций утилиты EasyTune зависит от конкретной модели системной платы

1-3 Установка ЦП и системы охлаждения

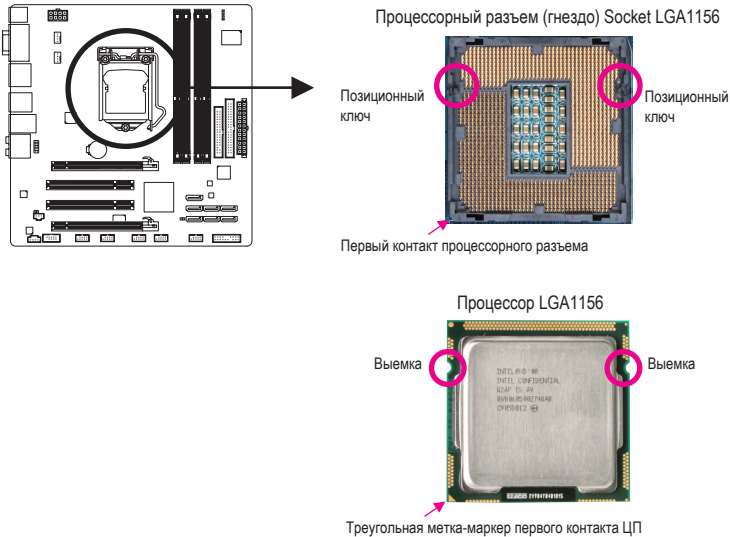


Прежде чем приступать к установке ЦП внимательно прочтите следующие рекомендации:

- Убедитесь в том, что процессор совместим с системной платой. (Перечень ЦП, совместимых с системной платой, размещен на сайте GIGABYTE).
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки ЦП выключите ПК и отсоедините силовую кабель от блока питания.
- Осмотрите процессор со стороны контактной группы и визуально определите местонахождение первого контакта. Конструктив ЦП спроектирован таким образом, чтобы исключить возможность некорректной установки устройства в процессорный разъем (CPU Socket). Правильно идентифицировать первый контакт поможет специальная метка на тыльной стороне ЦП и выемки, предназначенные для ориентации и выравнивания процессора перед установкой в процессорный разъем.
- Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП.
- Не включайте ПК, прежде чем система охлаждения ЦП не будет установлена. В противном случае, значительно возрастает риск выхода из строя процессора в результате перегрева.
- Установите частоту ЦП согласно данным указанным в спецификации. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины вне рабочего диапазона, предусмотренного спецификацией. Если возникла необходимость установить повышенную частоту, пожалуйста, согласуйте все взаимосвязанные параметры, сверившись с характеристиками ключевых компонентов системы (процессор, графическая плата, модули ОЗУ, жесткий диск и др.).

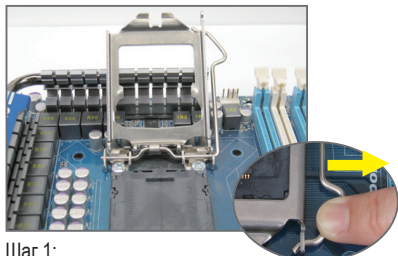
1-3-1 Установка центрального процессора

- А. Осмотрите системную плату и процессор. Найдите на процессорном разъеме (CPU Socket) ключи под выемки, а также специальную метку на корпусе ЦП.

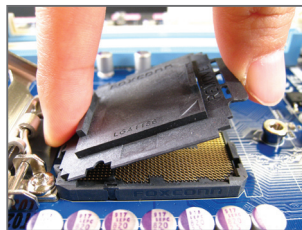


В. Пошаговая инструкция по установке ЦП на системную плату

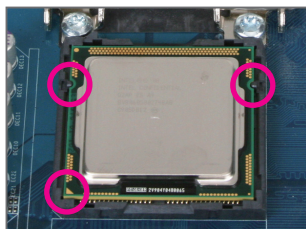
! Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки ЦП выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.



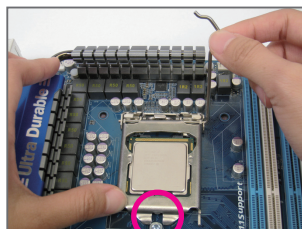
Шаг 1:
Соблюдая осторожность, нажмите на скобу, приложив усилие в направлении системной платы. Отведите скобу в сторону, освободив от фиксатора. Аккуратно поднимите вверх скобу вместе с металлической пластиной крепления ЦП в процессорном разъеме.



Шаг 2:
Приподнимите, а затем удалите защитную пластиковую крышку, удерживая ее большим и указательным пальцем за выступы. Не касайтесь группы контактов на процессорном разъеме. Соблюдайте меры безопасности, всегда устанавливайте на место защитную крышку после процедуры демонтажа ЦП.



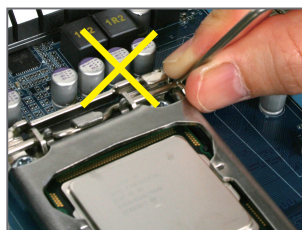
Шаг 3:
Возьмите процессор за края большим и указательным пальцем. Сориентируйте ЦП по отношению к процессорному разъему с учетом ориентиров (позиционные ключи, выемки и треугольная метка) и аккуратно установите процессор в разъем Socket LGA 1156 на системной плате.



Шаг 4:
После того, как ЦП установлен должным образом, удерживайте процессор в разъеме, слегка касаясь одной рукой металлической крышки. Свободной рукой опустите металлическую пластину крепления вниз до соприкосновения с корпусом ЦП.



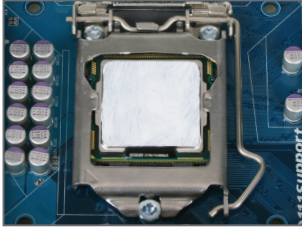
Шаг 5:
Опустите и закрепите скобу под фиксатором. После выполнения всех перечисленных операций ЦП и разъем Socket LGA приведены в рабочее состояние.



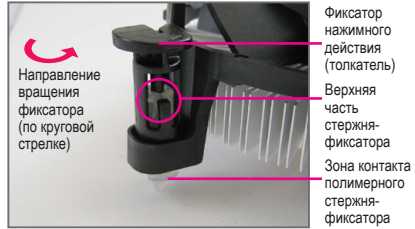
Примечание:
Выполняя манипуляции со скобой, следите за тем, чтобы рычаг не смещался по отношению к направляющим.


1-3-2 Установка системы охлаждения

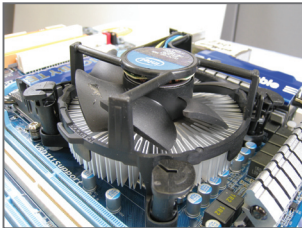
Пошаговая инструкция по установке системы охлаждения ЦП (процедура установки рассматривается на примере оригинальной системы охлаждения из комплекта поставки ЦП Intel®).



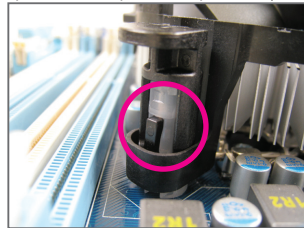
Шаг 1:
Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП, установленного в процессорный разъем системной платы.



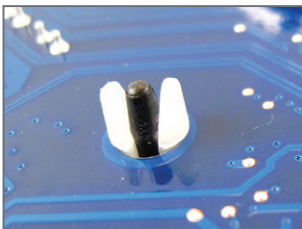
Шаг 2:
Прежде чем устанавливать систему охлаждения, определите направление вращения фиксаторов нажимного действия,  которое приведет к закреплению радиатора и вентилятора на системной плате. (Выполняя процедуру демонтажа системы охлаждения, вращение фиксаторов необходимо произвести в обратном направлении.)



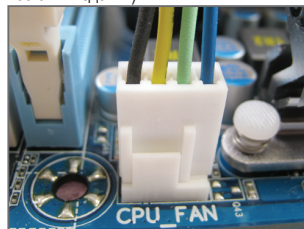
Шаг 3:
Разместите систему охлаждения над ЦП и выровняйте оси симметрии фиксаторов по отношению к крепежным отверстиям на системной плате. Последовательно нажмите две расположенные по диагонали группы фиксаторов.



Шаг 4:
Свидетельством успешного завершения операции будут отчетливо слышимые характерные щелчки. Убедитесь в том, что составные части фиксаторов нажимного действия находятся в плотном контакте друг с другом (если система охлаждения отличается от оригинальной, обратитесь к Руководству пользователя из комплекта поставки изделия)



Шаг 5:
После установки системы охлаждения, осмотрите системную плату с обратной стороны. Если взаимное расположение втулки и стержня-фиксатора соответствует состоянию приведенному на иллюстрации, процедуру установки можно считать завершенной.



Шаг 6:
Подключите кабель питания вентилятора системы охлаждения к соответствующему разъему (CPU_FAN) на системной плате.



Во время демонтажа процессора будьте предельно аккуратны, отделяя систему охлаждения от ЦП. В ряде случаев выполнить эту процедуру очень нелегко, поскольку термопаста в зоне контакта обеспечивает плотное прилегание рабочих площадок процессора и радиатора. Имейте в виду, что неосторожные действия и неадекватное усилие могут повредить ЦП.

1-4 Инсталляция системной памяти



Прежде чем приступить к инсталляции системной памяти внимательно прочтите рекомендации:

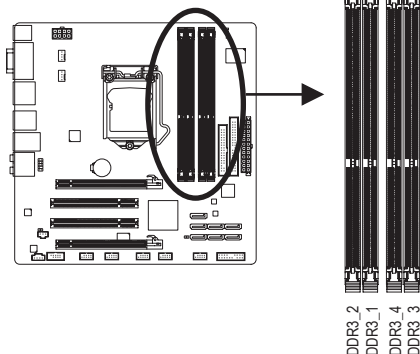
- Убедитесь в том, что подготовленные к инсталляции модули ОЗУ совместимы с системной платой. Эти рекомендации касаются марки изготовителя модулей ОЗУ, их идентичной емкости, рабочей частоты, а также производителя микросхем памяти. (Перечень модулей ОЗУ, совместимых с системной платой, размещен на сайте GIGABYTE).
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки модулей ОЗУ выключите ПК и отсоедините силовую кабель от блока питания.
- Конструктив модулей памяти спроектирован таким образом, чтобы исключить возможность некорректной установки ОЗУ в соответствующие DIMM-разъемы на системной плате. Однозначная ориентация модулей по отношению к разъему существенно упрощает задачу монтажа. Разверните модуль таким образом, чтобы специальная выемка на печатной плате совпала с позиционным ключом DIMM-разъема.

1-4-1 Двухканальный режим работы ОЗУ (конфигуратор)

На системной плате установлены четыре разъема для модулей памяти DDR3 SDRAM, которые могут работать в двухканальном режиме. После инсталляции модулей ОЗУ и старта системы BIOS автоматически определит тип и емкость памяти. Активация двухканального режима работы позволяет удвоить пропускную способность ОЗУ.

Четыре разъема обслуживают два канала, при этом на каждый канал приходится два DIMM-разъема в следующей конфигурации:

- ▶▶ Канал 0: DDR3_2, DDR3_1
- ▶▶ Канал 1: DDR3_4, DDR3_3



▶▶ Двухканальный режим работы ОЗУ: таблица конфигурации

	DDR3_2	DDR3_1	DDR3_4	DDR3_3
Два модуля	--	DS/SS	--	DS/SS
Четыре модуля	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=односторонние модули, DS=двухсторонние модули, "--"=модули не установлены)

Центральный процессор накладывает определенные ограничения на работу ОЗУ. Прежде чем устанавливать конфигурацию для двухканального режима работы ОЗУ, внимательно прочитайте соответствующий раздел Руководства пользователя.

1. Двухканальный режим работы подсистемы памяти недоступен если на плате установлен всего один модуль ОЗУ.
2. Организуя двухканальный режим работы ОЗУ, настоятельно рекомендуется устанавливать модули идентичной емкости и типа одного изготовителя, с целью обеспечения максимальной производительности подсистемы памяти. Чтобы активировать двухканальный режим для двух модулей, следует установить их в разъемы DDR3_1 и DDR3_3.

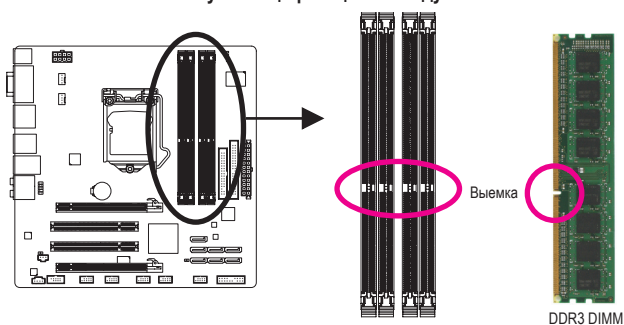


Если в систему предполагается установить только один DDR3-модуль памяти, для этих целей предназначен разъем DDR3_1 или DDR3_3.

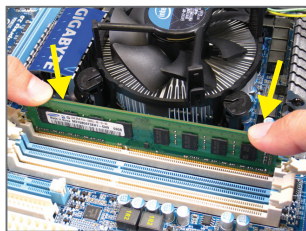
1-4-2 Установка модулей ОЗУ



Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки модулей ОЗУ выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания. Модули ОЗУ DDR3 и DDR2 несовместимы друг с другом, равно как и с модулями DDR SDRAM. Перед тем как приступить к установке модулей, убедитесь в том, что подготовленная для этих целей память соответствует спецификации на модули DDR3 SDRAM.

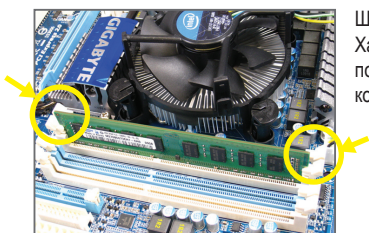


На печатной плате любого модуля ОЗУ DDR3 присутствует специальная выемка, которая облегчает процедуру установки. Приведенное далее пошаговое руководство поможет корректно установить модули в соответствующие DIMM-разъемы на системной плате.



Шаг 1:

Приведите защелки-фиксаторы расположенные по обе стороны разъема в открытое состояние. Сориентируйте модуль памяти по отношению к DIMM-разъему должным образом. Установите модуль в разъем. Слегка нажимая пальцами рук, как это показано на иллюстрации, на верхний край модуля приложите равномерное вертикальное усилие в направлении разъема до характерного щелчка.



Шаг 2:

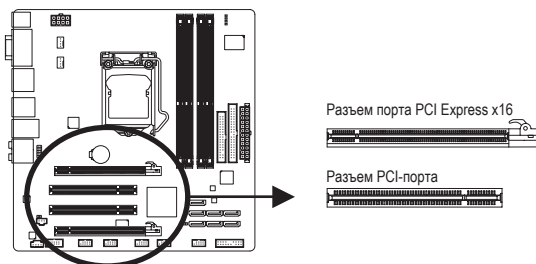
Характерный звук и фиксация и фиксация защелок в пазах по краям печатной платы DDR3-модуля свидетельствуют о корректном выполнении процедуры установки модуля ОЗУ.

1-5 Установка плат расширения



Перед тем как приступить к установке плат расширения внимательно прочтите рекомендации:

- Убедитесь в том, что подготовленная к установке плата расширения совместима с системной платой. Внимательно прочитайте сопроводительную документацию, которая прилагается к плате расширения.
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки плат расширения выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.



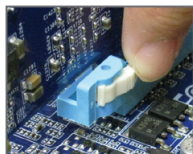
Приведенная далее пошаговая инструкция поможет корректно установить плату расширения в соответствующий разъем на системной плате.

1. Определите разъем на системной плате, который совместим с предполагаемой к установке платой расширения. Удалите заглушку на задней стенке корпуса ПК, освободив пространство для беспрепятственной установки платы расширения.
2. Выровняйте плату по отношению к разъему и приложите небольшое усилие до упора в направлении системной платы.
3. Убедитесь в том, что контактная группа платы расширения плотно соприкасается с контактами разъема (любые перекосы не допускаются).
4. Закрепите плату расширения на задней стенке корпуса ПК при помощи винта из комплекта поставки корпуса.
5. После установки всех требуемых плат расширения верните на место и закрепите боковую стенку корпуса.
6. Включите компьютер. При необходимости, войдите в BIOS Setup и активируйте параметры, которые потребуются для корректной работы плат расширения.
7. Выполните установку драйвера платы расширения для соответствующей ОС.

Пример: Установка и демонтаж графической PCI Express-платы:

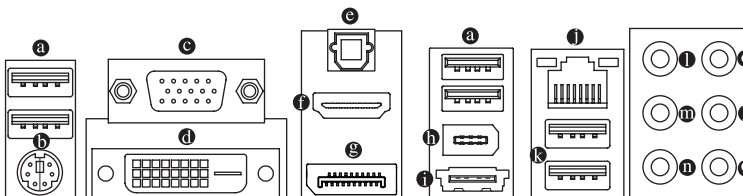


- Установите плату в разъем:
Аккуратно надавите на верхний край графической платы до полного соприкосновения контактов PCI Express-разъема и платы расширения. Убедитесь в устойчивости платы (перекосы и наклоны по отношению к PCI Express-разъему недопустимы). Закрепите плату на задней стенке корпуса с помощью винта или специальной защелки.



- Удаление платы расширения из разъема PCIEX16_1:
Освободив плату от защелки установленной на PCI Express-разъеме, двумя руками аккуратно извлеките плату расширения как показано на иллюстрации.

1-6 Интерфейсные разъемы на задней панели



a Порты USB 2.0/1.1

USB порт поддерживает спецификацию USB 2.0/1.1 и предназначен для подключения клавиатуры, мыши, принтера, флэш-накопителей и др. периферийных устройств с USB-интерфейсом

b PS/2 порт клавиатуры и мыши

Используйте этот порт для подключения мыши и клавиатуры с интерфейсом PS/2.

c Порт D-Sub (Примечание 1)

Порт D-Sub (15-контактный D-Sub разъем) предназначен для подключения встроенной видеоподсистемы к монитору, который поддерживает соединение D-Sub.

d DVI-D порт (Примечание 1) (Примечание 2) (Примечание 3)

Порт DVI-D удовлетворяет требованиям спецификации DVI-D и предназначен для подключения монитора, который поддерживает соединение DVI-D.

e Оптический "Выход" цифрового S/PDIF-интерфейса

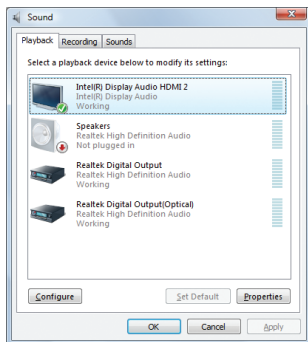
Разъем предназначен для вывода цифрового аудиосигнала на акустическую систему или внешние устройства обработки аудиоконтента (требуется специальный оптический кабель). Прежде чем использовать этот разъем, убедитесь в том, что все звенья аудиоподсистемы способны взаимодействовать между собой средствами S/PDIF-интерфейса.

f Порт HDMI (Примечание 1) (Примечание 3)

Цифровой интерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface) предназначен для передачи защищенного технологий HDCP цифрового аудио/видео контента без применения алгоритмов сжатия сигнала. Порт HDMI предназначен для подключения аудио/видео устройств, совместимых с этим интерфейсом. Технология HDMI поддерживает максимальное экранное разрешение 1920x1080p, однако актуальное рабочее разрешение будет зависеть от конкретного монитора.



- По завершении процедуры инсталляции HDMI-устройства убедитесь в том, что оно является устройством для воспроизведения звука по умолчанию. (Порядок настройки устройства может отличаться в зависимости от установленной операционной системы.)
- Имейте в виду, что спецификацией HDMI предусмотрены следующие форматы аудиосигнала на выходе: AC3, DTS и 2-канальный LPCM.



Работая на ПК под управлением ОС Windows Vista, нажмите кнопку Пуск>Панель управления>Звук и выберите Цифровое устройство вывода (Intel(R) Display Audio HDMI 2), после чего подтвердите выбор, нажав на кнопку "По умолчанию".

⑨ Порт DisplayPort (Примечание 1) (Примечание 3)

Цифровой интерфейс DisplayPort предназначен для передачи цифрового аудио/видеоконтента без применения алгоритмов сжатия сигнала. Порт DisplayPort предназначен для подключения аудио/видео устройств, совместимых с этим интерфейсом. Технология DisplayPort поддерживает максимальное экранное разрешение 2560x1600p, однако актуальное рабочее разрешение будет зависеть от конкретного монитора.



По завершении процедуры установки устройства оснащенного DisplayPort, убедитесь в том, что оно назначено устройством для воспроизведения звука по умолчанию. (Порядок настройки устройства может отличаться в зависимости от установленной операционной системы.) Например, работая на ПК под управлением ОС Windows Vista, нажмите кнопку Пуск>Панель управления>Звук и выберите Цифровое устройство вывода (DisplayPort), после чего подтвердите выбор, нажав на кнопку "По умолчанию".

Конфигурация режима Dual Display для встроенной графики:

В приведенной ниже таблице указаны возможные варианты комбинаций активных портов встроенного графического контроллера (конкретная конфигурация назначается средствами BIOS Setup). Ограничений на выбранный режим со стороны ОС нет.

Матрица состояний	Варианты комбинаций	Применимо
	DVI-D + D-Sub	Да
	DVI-D + HDMI	Нет
	DVI-D + DP	Нет
	HDMI + D-Sub	Да
	HDMI + DP	Нет
	DP + D-Sub	Нет

⑩ Порт IEEE 1394a

Порт IEEE 1394 поддерживает спецификацию IEEE 1394a и предоставляет возможность подключать к ПУ высокоскоростные устройства в режиме hot plug (т.н. "горячая замена" - подключение/отключение устройства к системе без необходимости отключения ПК). Используйте этот порт для подключения периферийных устройств с интерфейсом IEEE 1394.

⑪ Порт eSATA 3 Гбит/с

Этот порт отвечает требованиям спецификации SATA и SATA II (пропускная способность до 1,5 Гбит/с и 3 Гбит/с соответственно) и предназначен для подключения внешних SATA-накопителей или мультипликатора SATA-портов. Модели на базе чипсета Intel H57 Express [1] доступна RAID-функция. Дополнительная информация о конфигурировании RAID-массива размещена в Главе 5, "Конфигурирование SATA жестких дисков".

① Только для модели GA-H57M-USB3.

(Примечание 1) Графические порты DisplayPort, HDMI, DVI-D и D-Sub становятся доступны при условии установки в систему ЦП Intel с интегрированной графикой.

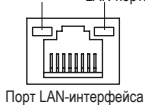
(Примечание 2) Порт DVI-D не поддерживает D-Sub соединение через адаптер.

(Примечание 3) Пользователь может активировать только один из доступных графических портов (например, DisplayPort, HDMI или DVI-D), средствами BIOS Setup (контроль осуществляется процедурой POST).

❶ Сетевая розетка RJ-45

Порт сетевого гигабитного LAN-интерфейса (Gigabit Ethernet LAN, пропускная способность до 1 Гбит/с). В таблице приведены возможные состояния LAN-порта, о которых информируют два светодиодных индикатора на розетке.

Индикатор LAN-соединения/Скорость Индикатор активности LAN-порта



Индикатор LAN-соединения/Скорость

Состояние	Пояснения
Оранжевый	1 Гбит/с
Зеленый	100 Мбит/с
Выключен	10 Мбит/с

Индикатор активности LAN-порта

Состояние	Пояснения
Мигает	Существляется прием и передача данных
Выключен	Прием и передача данных отсутствуют

❷ Порт USB 3.0/2.0

Этот USB-порт поддерживает спецификацию USB 3.0, совместим с устройствами USB 2.0/1.1 и предназначен для подключения клавиатуры, мыши, принтера, флэш-накопителей и др. периферийных устройств с USB-интерфейсом.

❸ Разъемы "Выход" центральной колонки и сабвуфера (mini-Jack оранжевого цвета)

Этот разъем предназначен для подключения центральной и низкочастотной (сабвуфер) колонок акустической системы в конфигурации 5.1/7.1

❹ Разъем "Выход" задней пары колонок (mini-Jack черного цвета)

Этот разъем предназначен для подключения задней пары колонок акустической системы в конфигурации 7.1

❺ Разъем "Выход" боковой пары колонок (mini-Jack серого цвета)

Этот разъем предназначен для подключения боковой пары колонок акустической системы в конфигурации 4/5.1/7.1

❻ Разъем "Линейный вход" (mini-Jack голубого цвета)

Один из основных разъемов аудиоподсистемы. Этот разъем предназначен для ввода сигнала от различных аудиоустройств (например, внешний оптический накопитель, MP3-плеер, портативный медиаплеер, и др.)

❼ Разъем "Линейный выход" (mini-Jack зеленого цвета)

Один из основных разъемов аудиоподсистемы. Этот разъем предназначен для вывода аудиосигнала на стереоколонки или наушники. Этот разъем также используется для подключения фронтальных колонок акустической системы в конфигурации 4/5.1/7.1

❽ Разъем "Микрофонный вход" (mini-Jack розового цвета)

Один из основных разъемов аудиоподсистемы. В конфигурации по умолчанию к этому разъему подключается микрофон.

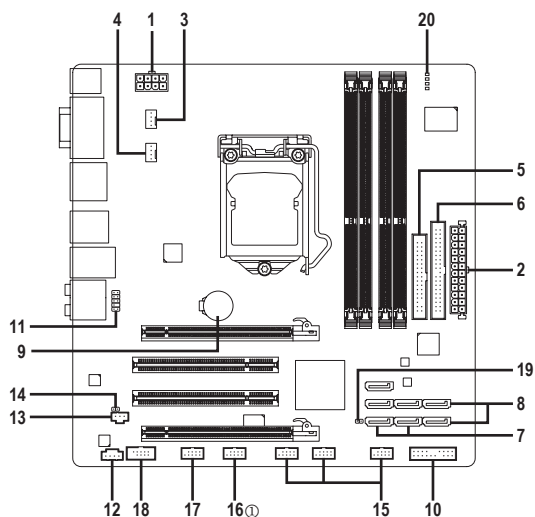


В дополнение к перечисленным вариантам подключения внешних устройств к аудиоподсистеме ПК, разъемам (❶ ~ ❽) средствами программного обеспечения можно назначить иные функции. Однако, следует иметь в виду, что микрофон по-прежнему должен быть подключен к разъему (❽). Чтобы уточнить конкретную конфигурацию ознакомьтесь с инструкциями по установке многоканальной аудиоподсистемы (Глава 5, "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы").



- Прежде чем удалять кабель из сетевой розетки RJ-45, размещенной на задней панели корпуса ПК, разорвите соединение с сетевым устройством, отключив от него LAN-кабель, а уже затем отключите его от разъема на системной плате.
- Удалять LAN-кабель из сетевой розетки RJ-45 следует аккуратно в направлении перпендикулярном задней стенке корпуса ПК (не раскачивая и не изгибая).

1-7 Внутренние интерфейсные разъемы



1)	ATX_12V_2X4	11)	F_AUDIO
2)	ATX	12)	CD_IN
3)	CPU_FAN	13)	SPDIF_I
4)	SYS_FAN	14)	SPDIF_O
5)	FDD	15)	F_USB1/F_USB2/F_USB3
6)	IDE	16)	F_USB4 ①
7)	SATA2_0/1/2/3/4	17)	F_1394
8)	GSATA2_5/6	18)	COMA
9)	BAT	19)	CLR_CMOS
10)	F_PANEL	20)	PHASE_LED

① Только для модели GA-H57M-USB3.



До подключения внешних устройств внимательно прочитайте следующую инструкцию:

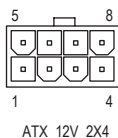
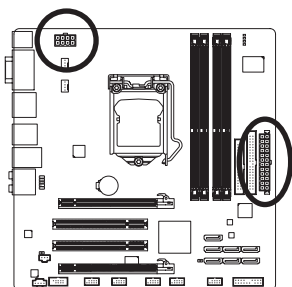
- До подключения устройства, убедитесь в том, что контактная группа разъема его интерфейса совместима с соответствующим разъемом на системной плате
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала процедуры установки нового устройства выключите ПК и отсоедините силовую кабель от блока питания.
- По завершении процедуры установки устройства до включения ПК убедитесь в том, что все интерфейсные и иные кабели подключены к системной плате должным образом, после чего еще раз проверьте надежность соединений.

1/2) ATX_12V_2X4/ATX (8-контактный разъем питания 12 В и 24-контактный основной ATX-разъем питания)

С помощью этого разъема блок питания ПК обеспечивает все компоненты системной платы стабильным электропитанием необходимой мощности. Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до подключения кабеля питания к разъему убедитесь в том, что блок питания выключен и все устройства установлены должным образом. Разъем питания сконструирован таким образом, чтобы полностью исключить возможность некорректного подключения к нему соответствующего кабеля блока питания. Правильно ориентируйте 24-контактный разъем блока питания и соедините его с ATX-разъемом на системной плате. Разъем ATX 12 В предназначен для питания ЦП, если он не подключен к системной плате, включить компьютер не удастся.

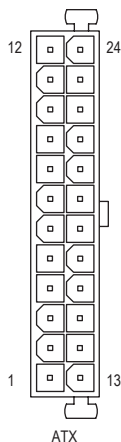


- Кабель блока питания с 8-контактным разъемом ATX 12 В рекомендуется задействовать в тех случаях, когда в системе установлен мощный ЦП (например, Intel Extreme Edition CPU - потребляемая мощность 130 Вт).
- Мощность блока питания должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить потребности всех установленных в системе компонентов, желательно с небольшим запасом (например, 500-Вт блок питания или более мощный). В противном случае работоспособность системы оказывается нестабильной или старт компьютера вовсе невозможен.



ATX_12V_2X4:

№ контакта	Назначение
1	GND - контакт Земля (только для 8-контактных разъемов ATX 12 В)
2	GND - контакт Земля (только для 8-контактных разъемов ATX 12 В)
3	GND - контакт Земля
4	GND - контакт Земля
5	+12 В (только для 8-контактных разъемов ATX 12 В)
6	+12 В (только для 8-контактных разъемов ATX 12 В)
7	+12 В
8	+12 В

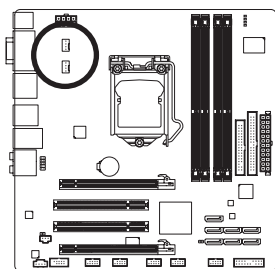


ATX:

№ контакта	Назначение	№ контакта	Назначение
1	3,3 В	13	3,3 В
2	3,3 В	14	- 12 В
3	GND - контакт Земля	15	GND - контакт Земля
4	+5 В	16	PS_ON (soft On/Off)
5	GND - контакт Земля	17	GND - контакт Земля
6	+5 В	18	GND - контакт Земля
7	GND - контакт Земля	19	GND - контакт Земля
8	Power Good	20	-5 В
9	5VSB (stand by +5 В)	21	+5 В
10	+12 В	22	+5 В
11	+12 В (только для 24-контактных ATX-разъемов)	23	+5 В (только для 24-контактных ATX-разъемов)
12	3,3 В (только для 24-контактных ATX-разъемов)	24	GND (только для 24-контактных ATX-разъемов)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN (Разъемы вентиляторов)

На системной плате установлен 4-контактный разъем (CPU_FAN) для подключения вентилятора системы охлаждения ЦП и 4-контактный (SYS_FAN) для подключения вентиляторов охлаждения системы. Подключая вентиляторы к этим разъемам соблюдайте полярность (черный провод кабеля соответствует контакту "Земля"). Системная плата поддерживает возможность регулировки скорости вращения вентилятора ЦП. Для обеспечения необходимого теплорассеивания рекомендуется задействовать системный вентилятор, который выводит нагретые воздушные массы за пределы корпуса ПК.



CPU_FAN:

№ контакта	Назначение
1	GND (контакт Земля)
2	+12 В / Контроль скорости вращения
3	Sense (контакт датчика)
4	Speed Control (контакт Контроль скорости вращения)

SYS_FAN:

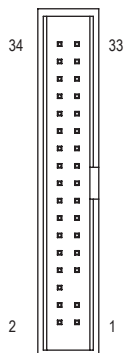
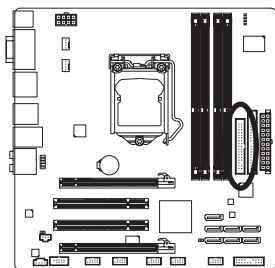
№ контакта	Назначение
1	GND (контакт Земля)
2	+12 В / Контроль скорости вращения
3	Sense (контакт датчика)
4	Зарезервирован



- Убедитесь в том, что подключенные к системе вентиляторы ЦП и чипсета обеспечивают надлежащий теплоотвод. Помните, что перегрев процессора или чипсета может вывести эти компоненты из строя или система будет работать не стабильно.
- Эти разъемы не требуют установки дополнительных перемычек. Не используйте перемычки для замыкания контактных групп FAN-разъемов.

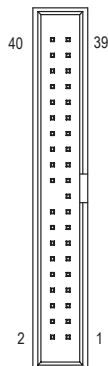
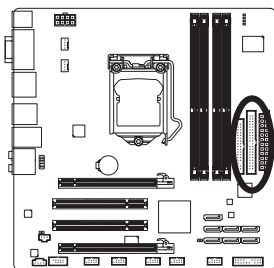
5) FDD (Разъем флоппи-дисковода)

Разъем FDD используется для подключения флоппи-дисковода. Поддерживаются следующие типы флоппи-дисководов: 360 Кбайт, 720 Кбайт, 1,2 Мбайт, 1,44 Мбайт и 2,88 Мбайт. Перед тем как подключать устройство, найдите Контакт 1 на флоппи-дисковде и интерфейсным кабеле. Контакт 1 на интерфейсном кабеле промаркирован цветом отличающимся от основного цвета шлейфа. По вопросам приобретения кабеля для флоппи-дисковода обращайтесь к продавцу в вашем регионе.



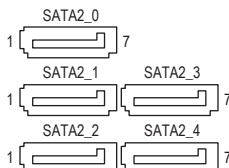
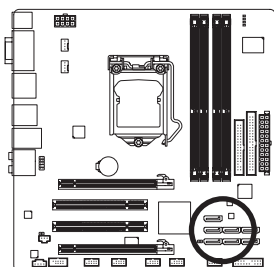
6) IDE (Разъем IDE-интерфейса)

Разъем IDE допускает подключение двух IDE-устройств (например, жесткий диск и оптический накопитель). Перед тем, как подключать кабель к устройству, обратите внимание на специальный ключ на разьеме кабеля, который поможет правильно сориентировать его по отношению к устройству. В тех случаях, когда к системе планируется подключить два IDE-устройства, необходимо определить какое из них будет ведущим (Master), а какое - ведомым (Slave). Для получения информации о конфигурировании IDE-устройства обратитесь к инструкции из комплекта поставки накопителя.



7) SATA2_0/1/2/3/4 (Разъем SATA 3 Гбит/с, контроллер чипсета H57^①/H55^②)

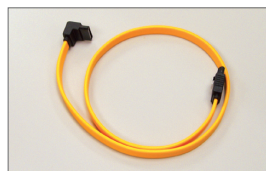
Разъемы SATA соответствуют спецификации SATA II и совместимы с базовым стандартом SATA (пиковая пропускная способность 3 Гбит/с и 1,5 Гбит/с соответственно). Каждый SATA-разъем на плате обеспечивает подключение одного SATA-устройства. Чипсет Intel H57 Express предоставляет возможность организовать для дисковой подсистемы RAID массив уровня 0, 1, 5 и 10. Дополнительная информация о конфигурировании RAID-массива размещена в Главе 5 "Конфигурирование SATA жестких дисков".



№ контакта	Назначение
1	GND (контакт Земля)
2	TXP
3	TXN
4	GND (контакт Земля)
5	RXN
6	RXP
7	GND (контакт Земля)



- Для организации RAID-массива уровня 0 или 1 потребуется два накопителя. Если в системе установлены более двух дисков, общее их количество должно быть четным.
- Для организации RAID-массива уровня 5 потребуется три накопителя. Общее количество жестких дисков в системе может быть четным или нечетным.
- Для организации RAID-массива уровня 10 потребуется четыре накопителя, при этом общее количество жестких дисков установленных в системе должно быть четным.



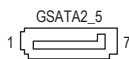
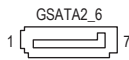
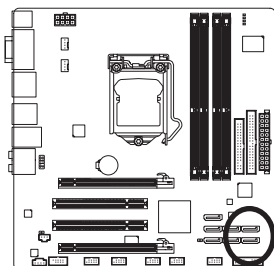
Подключите Г-образный разъем интерфейсного кабеля к SATA жесткому диску.

① Только для модели GA-H57M-USB3.

② Только для модели GA-H55M-USB3.

8) GSATA2 5/6 (Разъемы SATA 3 Гбит/с, контроллер GIGABYTE SATA2)

Разъем SATA соответствует спецификации SATA II и совместим с базовым стандартом SATA (пиковая пропускная способность 1,5 Гбит/с и 1,5 Гбит/с соответственно). Каждый SATA-разъем на плате обеспечивает подключение одного SATA- устройства. Контроллер GIGABYTE SATA2 предоставляет возможность организовать для дисковой подсистемы RAID массив уровня 0 и 1. Дополнительная информация о конфигурировании RAID-массива размещена в главе 5 "Конфигурирование SATA жестких дисков".



№ контакта	Назначение
1	GND (контакт Земля)
2	TXP
3	TXN
4	GND (контакт Земля)
5	RXN
6	RXP
7	GND (контакт Земля)



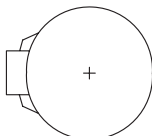
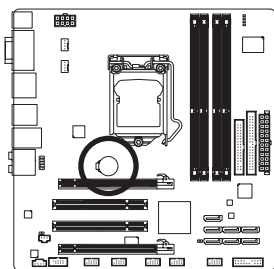
Для организации RAID-массива уровня 0 или 1 потребуется два накопителя. Если в системе установлены более двух дисков, общее их количество должно быть четным.



Подключите Г-образный разъем интерфейсного кабеля к SATA жесткому диску.

9) BAT (Батарея)

Батарея предназначена для сохранения значений критичных параметров в CMOS (например, конфигурация BIOS и системное время), в те моменты, когда компьютер выключен. Замените батарею, если падение напряжения достигло критичного уровня, или значения CMOS не точны или не могут быть сохранены.



Удалив батарею можно очистить содержимое CMOS:

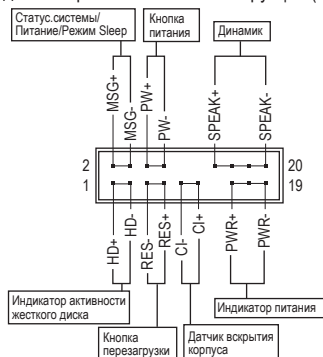
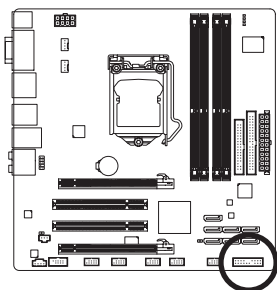
1. Выключите компьютер и отсоедините силовой кабель питания.
2. Аккуратно извлеките батарею из гнезда и выдержите минутную паузу (еще один способ очистки содержимого CMOS - накоротко замкнуть положительный и отрицательный контакты гнезда батареи с помощью отвертки в течение 5 с).
3. Установите батарею на прежнее место.
4. Подключите силовой кабель к блоку питания и включите ПК.



- Прежде чем выполнять операцию извлечения батареи, всегда отключайте компьютер и отсоединяйте силовой кабель питания.
- Заменяйте батарею на эквивалентную. Характеристики батареи отличные от оригинальных могут привести к разрушению корпуса элемента (микровзрыву).
- Если не удастся достоверно определить тип батареи или ее самостоятельная замена вызывает определенные трудности, выясните у продавца или дилера адрес сервис-центра, способного выполнить эту операцию.
- Выполняя процедуру установки батареи, соблюдайте полярность (после установки положительный полюс батареи должен быть обращен к пользователю).
- Использованные батареи должны быть утилизированы в соответствии с рекомендациями местных регулирующих органов.

10) F_PANEL (Разъем фронтальной панели)

Подключите к контактной группе F_PANEL кабели переключателей Power switch (Питание), Reset (Перезагрузка), Chassis intrusion (датчик вскрытия корпуса), а также индикатор статуса шасси системного блока и Speaker (Динамик), соблюдая полярность согласно инструкции (см. рис.)



- **MSG/PWR** (Индикаторы Message/Power/Sleep LED, желтый/фиолетовый):

Статус системы	Состояние индикатора
S0	On (Включен)
S1	Blinking (Мигает)
S3/S4/S5	Off (Выключен)

Подключите индикатор статуса системы к разъему фронтальной панели. После включения системы светодиодный индикатор начнет светиться. Когда система находится в режиме S1 индикатор мигает. Светодиодный индикатор полностью отключается в те моменты, когда система переходит в режимы S3/S4 или полностью выключена (режим S5).

- **PW** (Кнопка Power, красный):

Подключите кабель системной кнопки Power к соответствующим контактам на фронтальной панели. При желании эту кнопку можно сконфигурировать на выключение ПК определенным образом (за дополнительной информацией обратитесь к Главе 2, разделы BIOS Setup и Power management Setup)

- **SPEAK** (Динамик, оранжевый):

Подключите кабель динамика ПК к соответствующим контактам на фронтальной панели. Во время старта системы динамик оповещает пользователя об этапах загрузки с помощью специальных звуковых сигналов. Один короткий сигнал означает успешную загрузку ПК. Если на этапе прохождения процедуры POST возникают проблемы пользователь услышит характерные сигналы различной продолжительности. Дополнительная информация о сигналах динамика размещена в Главе 5, "Устранение неисправностей"

- **HD** (Индикатор активности жесткого диска, синий):

Подключите кабель индикатора активности жесткого диска к соответствующим контактам на фронтальной панели. Свечение индикатора соответствует передачи данных (операция чтения/записи).

- **RES** (Кнопка Reset, зеленый):

Подключите кабель системной кнопки Reset к соответствующим контактам на фронтальной панели. Нажатие кнопки Reset на передней панели корпуса ПК приводит к перезагрузке компьютера.

- **Cl** (Разъем датчика вскрытия корпуса, серый):

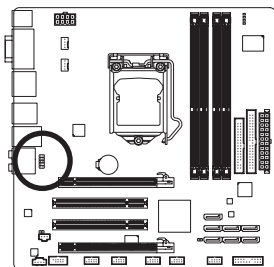
Подключите кабель датчика вскрытия корпуса к соответствующим контактам на фронтальной панели. Данная функция работает на ПК, корпус которых оснащен соответствующим датчиком.



Дизайн фронтальной панели у различных шасси (корпус ПК) может отличаться друг от друга. По умолчанию на фронтальной панели представлены разъемы контактных групп для динамика, кнопок Power, Reset, индикатора активности жесткого диска и Power и т.д. После подключения всех кабелей еще раз проверьте полярность перед включением ПК.

11) F_AUDIO (Разъем фронтальной аудиопанели)

Группа контактов на передней панели поддерживает аудиоподсистемы класса Intel High Definition audio (HD) и AC'97 и предназначена для подключения аудиосистемы ПК. Выполняя процедуру подключения, соблюдайте полярность следуя инструкции. Некорректное подключение компонентов влечет за собой неработоспособность аудиоподсистемы, а в отдельных случаях даже выход ее из строя.



Для фронтальной панели HD Audio:

№ контакта	Назначение
1	MIC2_L
2	GND (контакт Земля)
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	GND (контакт Земля)
7	FAUDIO_JD
8	Контакт отсутствует
9	LINE2_L
10	GND (контакт Земля)

Для фронтальной панели AC'97 Audio:

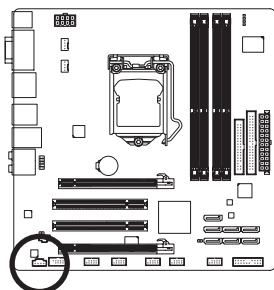
№ контакта	Назначение
1	MIC
2	GND (контакт Земля)
3	MIC Power
4	NC
5	Line Out (R)
6	NC
7	NC
8	Контакт отсутствует
9	Line Out (L)
10	NC



- По умолчанию фронтальная панель настроена на работу с аудиоподсистемой класса HD Audio. Для того, чтобы правильно сконфигурировать фронтальную панель для совместной работы с AC'97-аудиоподсистемой обратитесь за дополнительной информацией к Главе 5, "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы".
- разъемы аудиоподсистемы представлены как на передней, так и на задней панели системного блока. Если требуется активировать режим Mute (временное отключение аудиосигнала) для задней панели обратитесь к Главе 5, "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы" (только для шасси с фронтальной панелью HD Audio).
- Некоторые шасси оснащены фронтальной панелью, конфигурация которой отличается от стандартной. Для получения информации о конфигурировании аудиомодуля обратитесь к изготовителю корпуса.

12) CD_IN (Разъем CD In)

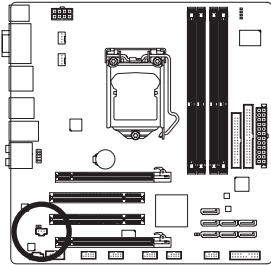
Этот разъем предназначен для вывода аудиосигнала с предусилителя оптического накопителя.



№ контакта	Назначение
1	CD-L (левый канал)
2	GND (контакт Земля)
3	GND (контакт Земля)
4	CD-R (правый канал)

13) SPDIF_I (Разъем S/PDIF In)

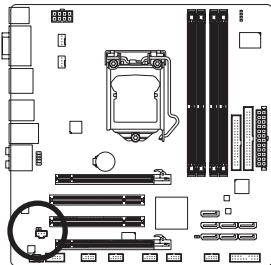
Группа контактов предназначена для подключения разъема "Вход" цифрового аудиоинтерфейса S/PDIF и предполагает наличие специального оптического кабеля. По вопросам приобретения оптического кабеля обратитесь к локальному дилеру.



№ контакта	Назначение
1	Power
2	SPDIF I
3	GND (контакт Земля)

14) SPDIF_O (Разъем S/PDIF Out)

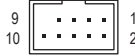
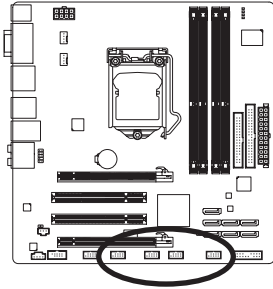
Группа контактов предназначена для подключения разъема "Выход" цифрового аудиоинтерфейса S/PDIF к внешним устройствам и платам расширений (например, современные графические и аудиоплаты). Разъем S/PDIF Out становится востребован в тех случаях, когда необходимо вывести звуковой сигнал на внешние устройства обработки звука после его преобразования средствами иных интерфейсов (например, HDMI). За дополнительной информацией о подключении к системе устройств через S/PDIF-интерфейс обратитесь к Руководству пользователя соответствующей платы расширения.



№ контакта	Назначение
1	SPDIF O
2	GND (контакт Земля)

15/16) F_USB1/F_USB2/F_USB3/F_USB4① (Разъемы USB)

Эти разъемы удовлетворяют требованиям спецификации USB 2.0/1.1. Каждый USB-разъем на плате поддерживает подключение двух USB-портов на выносной планке. По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.



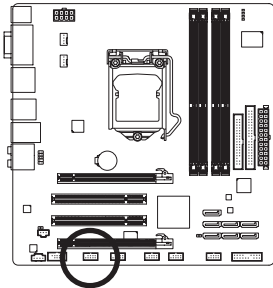
№ контакта	Назначение
1	Power (5 В)
2	Power (5 В)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND (контакт Земля)
8	GND (контакт Земля)
9	Контакт отсутствует
10	NC



- Не подключайте в USB-разъемы на системной плате 10-контактные разъемы портов IEEE 1394 на выносных планках
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, перед тем как установить выносную планку с USB-разъемами, выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.

17) F_1394 (IEEE 1394a Разъем)

Разъем удовлетворяет требованиям спецификации IEEE 1394a. Каждый разъем на плате поддерживает подключение одного IEEE 1394a-порта на выносной планке. По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.



№ контакта	Назначение
1	TPA+
2	TPA-
3	GND (контакт Земля)
4	GND (контакт Земля)
5	TPB+
6	TPB-
7	Power (12 В)
8	Power (12 В)
9	Контакт отсутствует
10	GND

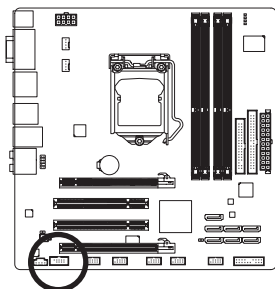


- Не подключайте кабель USB-портов на выносной планке к разъему IEEE 1394 на системной плате
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, перед тем как установить выносную планку с портом IEEE 1394a, выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Для того чтобы выполнить соединение IEEE 1394-устройства с ПК, сначала подключите интерфейсный кабель к компьютеру, а затем к устройству. Заранее позаботьтесь о надежности соединения.

① Только для модели GA-H57M-USB3.

18) COMA (Разъем последовательного порта)

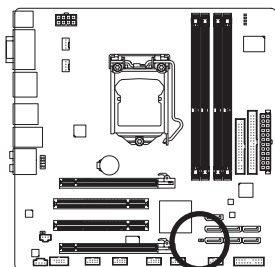
Разъем COMA на системной плате предназначен для подключения последовательного COM-порта (факультативная поставка на выносной планке). По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.



№ контакта	Назначение
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	GND (контакт Земля)
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NRTS-
9	NRI-
10	Контакт отсутствует

19) CLR_CMOS (Перемычка Clearing CMOS)

С помощью перемычки Clearing CMOS можно очистить содержимое параметров CMOS, в частности вернуть параметры BIOS к заводским установкам по умолчанию. Для очистки содержимого CMOS замкните накоротко два контакта в течение нескольких секунд с помощью перемычки или металлического предмета (например, отвертки).



 Перемычка отсутствует: По умолчанию

 Контакты замкнуты: Очистка содержимого CMOS



- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала процедуры очистки содержимого CMOS выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- По завершении процедуры очистки CMOS, перед включением ПК убедитесь в том, что перемычка удалена. Невыполнение этого требования может вывести системную плату из строя.
- После повторного старта системы, встроенными средствами BIOS Setup загрузите заводские установки по умолчанию, выбрав меню Load Optimized Defaults, или вручную сконфигурируйте установки BIOS (подробная информация о конфигурировании BIOS изложена в Главе 2, "BIOS Setup").

20) Индикатор PHASE LED

Индикатор фазы PHASE LED информирует о характере загрузки ЦП. В моменты высокой загрузки ЦП количество активных индикаторов увеличивается. Для того чтобы активировать функцию PHASE LED, загрузите утилиту Dynamic Energy Saver™ 2 (подробная информация в Главе 4, раздел "Dynamic Energy Saver™ 2").

